

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 关于对外投资暨对全资子公司增资和拟变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概述

经上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”）2021年第一次总经理办公室会议决定，拟以自有资金对全资子公司上海普利特材料科技有限公司（以下简称“材料科技公司”）进行2,000万元增资并变更经营范围。

依据公司2025战略发展需要，公司确立了改性材料、ICT材料和特化材料三大事业群，其中，公司对ICT产业高度重视，目标打造面向智能汽车、消费电子和通讯电子等产品应用领域的上游高端电子新材料供应商；同时，公司年初与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）确立了战略合作伙伴关系，在电子新材料行业正处于重要战略性发展的机遇下，依托上市公司在材料领域数十年的深厚积累和应用实践，以及恒信华业具有的深厚ICT产业经验、资源和完善的产业布局，旨在共同发展电子新材料事业，在智能汽车、5G通信设备、新型消费终端、半导体等相关的上游材料领域建立全面深入、协同互补的战略合作关系。

基于此定位，集合上市公司在材料行业的经验积累与专业机构恒信华业的产业资源优势，公司根据市场需求对材料科技公司业务进行优化调整，迈出普利特在ICT产业进程的第一步。该公司未来拟以研发、生产和销售导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料为主要发展方向，致力于为通讯、电子、汽车、军工等行业提供导热管理和电磁管理的整体解决方案。导热、屏蔽、吸波、绝缘材料作为ICT产业上游高端新材料，下游终端应用领域广泛，未来伴随5G通讯、新能源、智能汽车等行业的快速发展，对于高性能导热屏蔽吸波绝缘材料的需求将迅猛增

加，有望为公司 ICT 产业的高速发展增添助力。

## 二、本次拟变更的基本情况：

拟变更内容	拟变更前	拟变更后
法定代表人	周文	储民宏
注册资本	1,000 万	3,000 万
经营范围	销售高分子材料（除危险品）、计算机、软件及辅助设备零售（除计算机信息系统安全专用产品）、橡塑材料及制品、汽车配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料、从事货物及技术的进出口业务，化工材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；汽车零配件零售；金属材料销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

除拟变更上述注册资本、法人和经营范围外，材料科技公司其他工商登记信息不变。上述内容最终以工商部门核准登记为准。

## 三、对外投资的目的及意义

随着新能源汽车的智能化、电子化水平日益提升，其内部的电子元器件不断增多，电磁干扰也相对增大，同时由于新能源汽车电池容量的不断升级增大，导热性能的优劣成为新能源电池的关注重点。未来，新能源汽车对于电磁屏蔽及导热功能的要求会日益增加，将拓展电磁屏蔽材料和导热材料领域的成长空间，对高端材料的需求有望在未来成为重要增长点。

此外，在 5G 智能手机和 5G 基站等功能升级、产品轻量化发展趋势下，元器件增多集成度提升而使内部空间越来越狭小，元器件产生的电磁干扰相对增长，散热性能要求渐高，从而带动电磁屏蔽与散热方案升级需求。伴随 5G 产品渗透

率提升，5G 电磁屏蔽和散热市场空间倍增，越来越多的信息电子设备生产企业在设计之初就引入电磁屏蔽及导热的功能设计，成为电子产品研发阶段的重要组成部分。

未来，随着高速高频高通量通讯电子、新能源、智能汽车等领域的不断发展，对其性能要求也将日益提高，终端侧的需求将向上游延伸，伴随高性能电子新材料国产化替代的进程加速，导热、吸波、屏蔽、绝缘材料作为 5G 通讯、汽车电子、智能设备等终端应用上不可或缺的重要组成，将对公司的综合实力和盈利能力带来积极影响。

本次投资是公司根据实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策。本次变更不会对公司整体业务发展、盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

#### **四、存在的风险和对公司的影响**

本次对外投资业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身行业积累和管理优势，以及恒信华业的专业经验和产业资源，提升材料科技公司管理水平和市场竞争力，使此次投资项目顺利实施。

#### **五、备查文件**

《上海普利特复合材料股份有限公司 2021 年第一次总经理办公室会议纪要》

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 13 日